

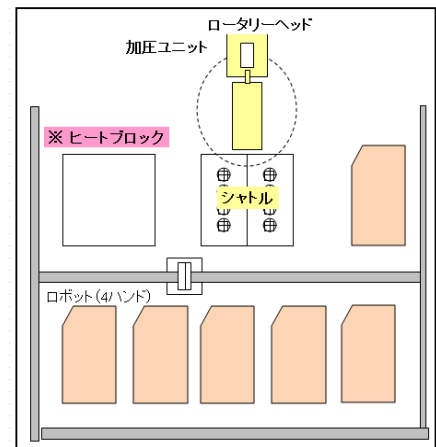
高周波ハンドラ Model :QH-11

当社のICハンドラは、特に、今後更に需要が増加する無線LAN用ICのテストを行うテスターへ高速にICを供給し、テスト結果によるICの良品と不良品を分離移載する装置です。

徹底したノイズ対策を施し、最大4個のパッケージを同時に測定することで生産能力の向上と歩留まりの改善を可能にしています。

■ 特徴

- ◎ アナログ・高周波デバイスに最適
 - ・ 徹底したEMI(電磁ノイズ)対策
- ◎ 高スループット
 - ・ 4個同時測定
- ◎ 容易な機種切替
 - ・ チェンジキット交換がスピーディ



■ 基本仕様

対象製品	QFP, BGA, CSP, QFN, SOP 等
PKG サイズ	□3mm~□20mm (60 pitch) □28mm (80 pitch) □35mm (100 pitch)
対象トレイ	JEDEC、EIAJ、他
同時測定数	最大 4 個
測定環境	常温
分類数	最大 8 分類
インデックスタイム	0.7 秒
スループット	最大 3,200(トレイ交換含まず)
品種切替	常温 6 分、高温 10 分
外形寸法	1,200(W)×1,240(D)×1,640(H) mm
重量	約 500kg
ユーティリティ	単相 AC200V、6KVA 圧気 0.4Mpa 以上(ドライエアー)
オプション	高温測定(ヒートブロック)

※オプション



[お問い合わせ先]

EC 大崎エンジニアリング株式会社

□本社営業部 04-2934-3411
 □東京営業部 03-3280-5771
 □CSセンター営業部 06-6437-3316
<http://www.oec-inc.co.jp>